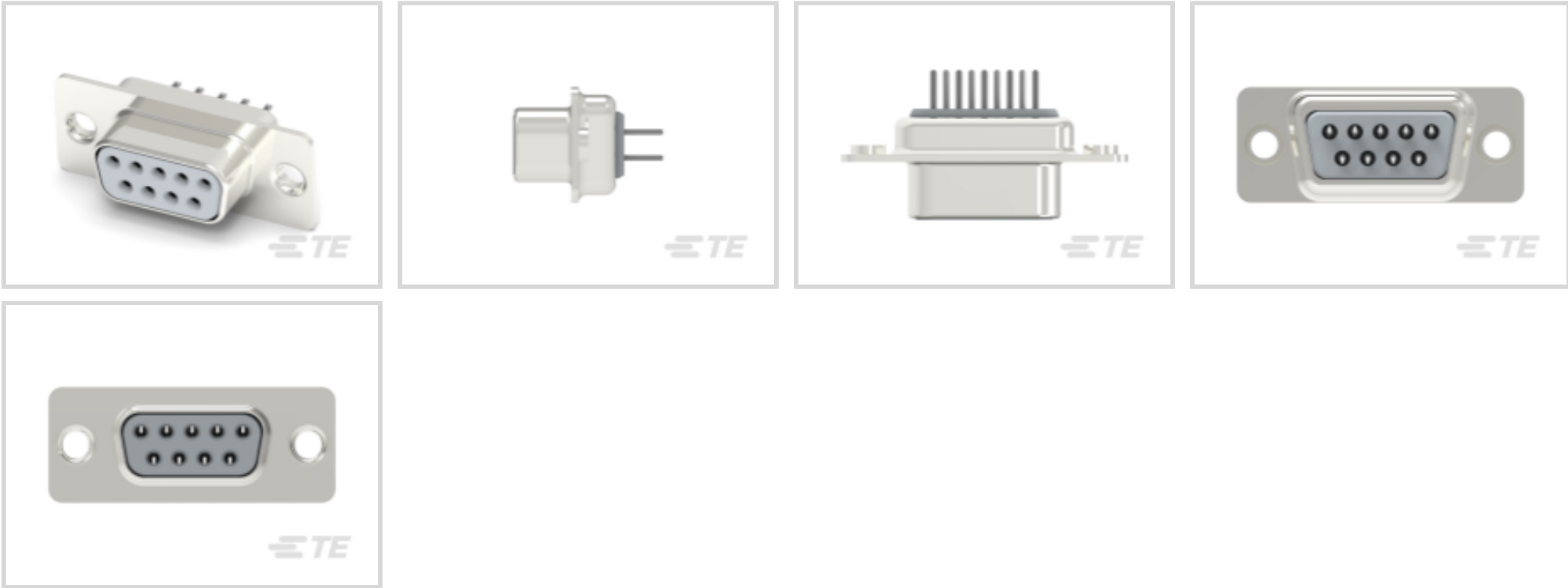




连接器 > D 形连接器



位数: 9

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到板

连接器安装类型: 板安装

连接器壳体尺寸: 1

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器壳体尺寸	1
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	9

主体特性

正面外壳材料	钢
背面外壳电镀材料	锡
背面外壳材料	钢
正面外壳电镀材料	锡

接触件特性

端子大小	尺寸 20
------	-------



端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.74 mm[.108 in]
---------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了



TE 产品编号3-1623773-0
C10 68R 5% (LOOSE)

TE 产品编号1-1825059-8
ADF04STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW

TE 产品编号2108838-1
Chip ant., SMD, BT/Wi-Fi 2.4GHz

TE 产品编号5747150-9
09 RCPT SP/FMS INSRT

TE 产品编号7-1415546-8
RP824024

TE 产品编号7-1614894-1
CPF0805 1M1 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号2-1623773-6
C10 47K 5% (LOOSE)

TE 产品编号1-969973-0
2x10P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER

TE 产品编号2336713-2
SPRING FINGER 1.45H

TE 产品编号1956224-5
REL34021

文档

产品图纸

V42254A2115B209=SUB D FEDERLEI

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1393483-7_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1393483-7_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1393483-7_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。